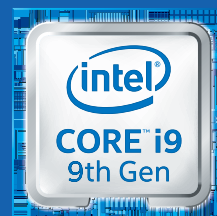


第9世代Core™搭載(最大8コア16スレッド)。ハイエンドGPU搭載可能

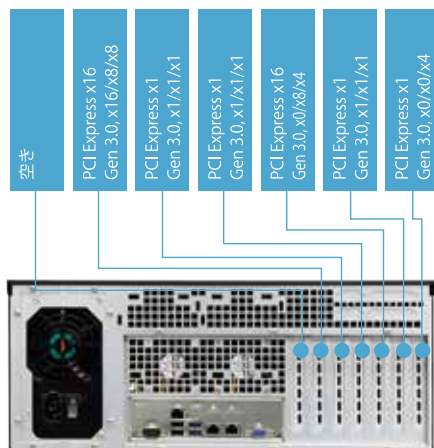
IPC-C390CGO-R4(V)



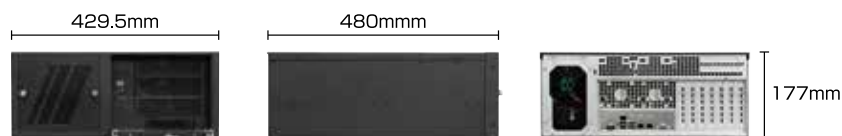
- 第9世代 / 第8世代インテル® Core™プロセッサ・ファミリー搭載
- シングルプロセッサながら、最大8コア (16スレッド)※i9-9900K選択時
- 最大64GBメモリー (DDR4)搭載可能
- ハイエンドGPUボードが搭載可能(GPU搭載モデル)
- タイプAのUSB3.1(Gen2)ポート×3基、USB3.1(Gen1)ポート×2基を装備
- 筐体の縦置きも可能



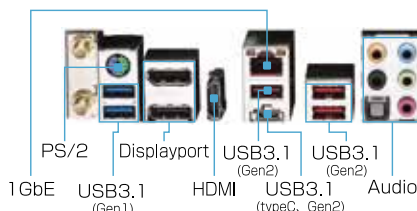
■ 拡張スロット構成



■ 外観寸法図



■ I/O ポート構成



■ 製品仕様

モデル	通常モデル IPC-C390CGO-R4	GPU搭載モデル(V) IPC-C390CGO-R4V
プロセッサ	種類	第9世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー Corei9-9900K (8コア16スレッド3.60GHz、ターボ・ブースト時5.00GHz、TDP95W) Corei7-9700K (8コア8スレッド3.60GHz、ターボ・ブースト時4.90GHz、TDP95W) Corei5-9600K (6コア6スレッド3.70GHz、ターボ・ブースト時4.60GHz、TDP95W) 第8世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー Core i7-8700K (6コア12スレッド3.70GHz、ターボ・ブースト時4.70GHz、TDP95W) Core i7-8700 (6コア12スレッド3.20GHz、ターボ・ブースト時4.60GHz、TDP65W)
	搭載数	1
チップセット	インテル® Z390 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz
	容量	最大64GB
ストレージ	スロット数	4
	5インチベイ	3
	3.5インチベイ	内部1(空き0) ※標準:ストレージ×1で使用
グラフィックス	SATAコネクタ数	6 (空き5) (SATA 3.0) ※標準:ストレージ×1で使用
	内蔵	インテル® UHD グラフィックス 630 ※インテル社のCPU内蔵グラフィックス性能は、プロセッサの種類により異なることがあります
GPU	GPU	- GeForce® RTX 2080Ti GeForce® RTX 2080 ※SLOT6にて1基搭載可能
	I/O	PS/2
I/O	DisplayPort	2
	HDMI	1
	Audio	背面 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 3 (USB3.1, Gen2, タイプA)、2 (USB3.1, Gen1, タイプA)、1 (USB3.1, タイプC, Gen2)
	LAN	1 (1GbE)
	拡張スロット	SLOT7 : None SLOT6 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0, CPU側) [x16シグナル/x8シグナル/x8シグナル] SLOT5 : PCI-Express x1スロット (Gen 3.0, PCH側) [x1シグナル] SLOT4 : PCI-Express x1スロット (Gen 3.0, PCH側) [x1シグナル] SLOT3 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0, CPU側) [x0シグナル/x8シグナル/x4シグナル] SLOT2 : PCI-Express x1スロット (Gen 3.0, PCH側) [x1シグナル] SLOT1 : PCI-Express x4スロット (Gen 3.0, CPU側) [x0シグナル/x0シグナル/x4シグナル]
外形寸法	4Uラックマウント W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く)	
重量	TBC	
電源	ニブロン電源	ニブロン電源
	400W (連続最大容量)/570W (ピーク容量)	822W (連続最大容量)/1000W (ピーク容量)
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
保管環境	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
	温度	-10℃~55℃
保管環境	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL : 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
2019年2月14日現在の内容です。